

第7回 有機/無機接合研究委員会プログラム

日時：2020年10月21日(水) 13:00～15:30

形式：オンライン開催(Microsoft Teams)

時間	題 目	講 演 者
	司会 浅井 竜彦(富士電機(株))	
13:00～ 13:10	委 員 会 議 事	
13:10～ 13:15	準 備	
13:15～ 13:50	『熱を制御する新しいコンポジット材料』 (35分)	○竹澤 由高(日立化成(株))
13:50～ 14:00	休 憩 ・ 準 備	
	司会 水野 潤(早稲田大学)	
14:00～ 14:35	『厚銅セラミックス回路基板向け活性金属 ろう材/銅複合材の開発』 (35分)	○岸本 貴臣(田中貴金属工業(株))
14:35～ 14:45	休 憩 ・ 準 備	
14:45～ 15:30	『フレキシブルデバイスと MEMS -生体 計測システムを中心に-』 (45分)	○前中 一介(兵庫県立大学)

()内時間は、質疑応答時間を含む。

※ プログラムは、都合により若干変更になることがありますので、予めご了承下さい。